CHEMICAL AMPLIFICATION TYPE RESIST COMPOSITION

Patent number:

JP2003084436

Publication date:

2003-03-19

Inventor:

HANEDA HIDEO; MIYAIRI YOSHIKAZU; HAYASHI

RYOTARO

Applicant:

TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

Classification:

- international:

G03F7/039; C08F220/28; H01L21/027

- european:

Application number: JP20010274195 20010910 Priority number(s): JP20010274195 20010910

Abstract of JP2003084436

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chemical amplification type resist composition excellent in resolution, lowering of line edge roughness and rectangularity of a resist pattern in section. SOLUTION: The chemical amplification type resist composition is obtained by dissolving in an organic solvent (A) a (meth)acrylic acid copolymer having an ester of acrylic acid and a specified monocyclohexane or bicycloheptane carbolactone or the like as repeating units and having a molecular weight distribution of 1.01-1.50 and (B) a compound which generates an acid when irradiated with radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-84436 (P2003-84436A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 3 F 7/039 C 0 8 F 220/28 H 0 1 L 21/027 601

G 0 3 F 7/039

601 2H025

C 0 8 F 220/28

4J100

H01L 21/30

502R

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 22 頁)

(21)出願番号

特顧2001-274195(P2001-274195)

(71) 出願人 000220239

東京応化工業株式会社

(22)出顧日

平成13年9月10日(2001.9.10)

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地

(72)発明者 羽田 英夫

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(72)発明者 宮入 美和

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東

京応化工業株式会社内

(74)代理人 100106909

弁理士 棚井 澄雄 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学増幅型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 解像性に優れ、ラインエッジラフネスの低減、断面レジストパターンの矩形性に優れるレジスト組成物の提供。

【解決手段】 (A) アクリル酸と特定のモノシクロヘキサン又はビシクロヘブタンカルボラクトン等とのエステルを繰り返し単位とし、分子量分布が1.01~1.50の範囲である(メタ)アクリル酸共重合体、(B)放射線の照射により酸を発生する化合物、を有機溶剤に溶解してなる化学増幅型レジスト組成物。

特開2003-84436

【特許請求の範囲】

【請求項1】 次の成分(A)及び(B)

(A) 次式(I)

【化1】

1

$$(R_2)m$$
 $(R_2)m$ $(R_2)m$ $(I-2)$

(式中、Xは、酸素原子、硫黄原子または置換基を有し ていてもよいアルキレン基を表し、R,は、置換基を有 していてもよいアルキル基、シクロアルキル基、またア ルケニル基を表し、mは、0又は1~5のいずれかの整 20 数を表し、mが2以上の場合、R,はそれぞれ同一また は相異なっていてもよく、また相互に結合して環を形成 してもよい。) で表される置換基を表す。) で表される 繰り返し単位を含み、重量平均分子量(Mw)と数平均 分子量 (Mn) との比 (Mw/Mn) が1.01~1. 50の範囲である(メタ)アクリル酸共重合体、(B) 放射線の照射により酸を発生する化合物、を有機溶剤に 溶解してなる化学増幅型レジスト組成物。

【請求項2】 成分(A)が、さらに脂環式炭化水素骨 格を有する (メタ) アクリル酸エステルから誘導される 繰り返し単位を含むものである請求項1に記載の化学増※ * (式中、R,は、水素原子、または置換基を有していて もよいC1~C5アルキル基を表し、Aは、単結合、ア ルキレンオキシアルキレン基、カルボニルオキシ基、オ キシカルボニル基、カルボニル基、アルキレン基、又は これらを組み合わせた2価の基を表し、Bは式(I-1) $\sim (I-4)$ 【化2】

*10

$$(R_2)m$$
 $(I-3)$ $(I-4)$

※幅型レジスト組成物。

【請求項3】 脂環式炭化水素骨格を有する(メタ)ア クリル酸エステルから誘導される繰り返し単位が、式 (II)

[化3]

$$\begin{array}{c}
-\left(CH_{2}-C\right) \\
C=C \\
C=C \\
A-C
\end{array}$$

(式中、R,は、水素原子、または置換基を有していて もよいC1~C5アルキル基を表し、Aは、前記と同じ 意味を表し、Cは、式(II-1)~(II-6)

[化4]

(式中、R,,は、C1~C5アルキル基を表し、Zは、 炭素原子とともに、脂環式炭化水素基を形成するのに必 要な原子団を表し、R12~R16は、各々独立に直鎖また は分枝鎖のC1~C4アルキル基または脂環式炭化水素 基を表し、但し、R12~R14のうち少なくとも1つ、も しくはR.,、R.,のいずれかは脂環式炭化水素基を表 し、R,,~R,,は、各々独立に水素原子、直鎖または分 枝鎖のC1~C4アルキル基又は脂環式炭化水素基を表 50 項2に記載の化学増幅型レジスト組成物。

し、但しR1,~R1,のうち少なくとも1つは脂環式炭化 水素基を表し、R,,、R,,のいずれかは直鎖または分枝 鎖のC1~C4アルキル基、または脂環式炭化水素基を 表しR,,~R,,は、各々独立に水素原子、直鎖または分 枝鎖のC1~C4アルキル基を表し、但しR,2~R25の うち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。)で表 される置換基を表す。)で表される繰り返しである請求 10

20

30

特開2003-84436

C

【請求項4】 式(II)で表される繰り返し単位が、式(III)

【化5】

(式中、R₁は、前記と同じ意味を表し、R₁のは置換基を有していてもよいアルキル基を表し、R₁の R₁」はそれぞれ独立に水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、またはアシル基を表し、p、q、rはそれぞれ独立に、0または1~3の整数を表し、p、q、またはrが、2以上の場合、各R₁、R₁」は、それぞれ同一または相異なっていてもよい。)で表される繰り返し単位である請求項3に記載の化学増幅型レジスト組成物。

【請求項5】 成分(A)の(メタ)アクリル酸共重合体の数平均分子量が、1,000~1,000,000 の範囲である請求項1~4のいずれかに記載の化学増幅型レジスト組成物。

【請求項6】 成分(A)の(メタ)アクリル酸共重合体がランダム共重合体である請求項1~5のいずれかに記載の化学増幅型レジスト組成物。

【請求項7】 成分(A)の(メタ)アクリル酸共重合体が、次の(VIII)式、(IX)式又は(X)式で表される繰り返し単位を含む共重合体である請求項5又は6記載の化学増幅型レジスト組成物。

[{£6]

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
CH_2-C \\
C \\
C \\
C \\
O
\end{array}$$
(VII)

(式中、 R_1 は、前記と同じ意味を表し、 R_1 。 は、低級アルキル基である。)

【化7】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
+CH_2-C + \\
C = O \\
0
\end{array}$$
(IX)

(式中、R₁は、前記と同じ意味を表す。) 【化8】

$$(CH_2-C_1)$$
 $C=0$
 R_{10}
 (X)

(式中、R₁は、前記と同じ意味を表し、R₁。は、アルコキシアルキル基、アルコキシアルコキシアルキル基、トリシクロデカニル基を表す。)

【請求項8】 さらに、成分(C)として、アミン類を、成分(A)100質量部に対して0.01~5質量部配合してなる請求項1~7のいずれかに記載の化学増幅型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分子量分布の狭い (メタ) アクリル酸共重合体を配合してなり、解像性の向上、ラインエッジラフネスの低減、断面レジストパターンの矩形性向上等の優れた特性を有する化学増幅型レジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、化学増幅型レジストのベース樹脂として、特にAェF用レジストとしては、193nmに吸収を有するヒドロキシスチレンモノマー単位のような芳香族性基を有さず、かつアダマンチル基のような脂肪族多環式基を側鎖に有しドライエッチング性を高めた脂的族多環式基含有(メタ)アクリル酸共重合体が多数提案されている(特許第2881969号、特開平5-346668号公報、特開平7-234511号公報、特開平10-319595号公報、特開2001-209254号公報など)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の(メタ)アクリル酸共重合体は、分子量分布が広く、そのような(メタ)アクリル酸共重合体を用いた化学増幅型レジストでは、半導体素子の微細化が進ん50 だ今日、もはや解像性は十分とは言えない。さらにレジ

(4)

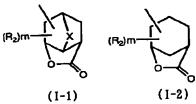
ストパターンサイズの微細化が進むとラインエッジラフネス低減の要求が以前より厳しくなり、さらにレジスト断面形状も基板界面で僅かにフッティングが生じるなど問題が生じている。このような問題点の解決が強く望まれている。

【0004】従って、本発明は、解像性に優れ、ラインエッジラフネスの低減、断面レジストパターンの矩形性に優れるレジスト組成物の提供を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 10 を解決すべく鋭意検討した結果、狭分散性の(メタ)アクリル酸と特定のモノシクロヘキサン又はビシクロヘブタンカルボラクトン等とのエステルを繰り返し単位とする(メタ)アクリル酸共重合体を、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂として用いることにより、解像性に優れ、ラインエッジラフネスの低減、断面レジストパターンの矩形性に優れるレジスト組成物が得られることを見出し、本発明を完成した。

【0006】すなわち、本発明は、次の成分(A)及び*



【0010】(式中、Xは、酸素原子、硫黄原子または置換基を有していてもよいアルキレン基を表し、R、は、置換基を有していてもよいアルキル基、シクロアルキル基、またはアルケニル基を表し、mは、0又は1~5のいずれかの整数を表し、mが2以上の場合、R、はそれぞれ同一または相異なっていてもよく、また相互に結合して環を形成してもよい。)で表される置換基を表す。)で表される繰り返し単位を含み、重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)との比(Mw/Mn)が1.01~1.50の範囲である(メタ)アクリル酸共重合体、(B)放射線の照射により酸を発生する化合物、を有機溶剤に溶解してなる化学増幅型レジスト組成物を提供するものである。

[0011]

【発明の実施の形態】本明細書中、(メタ)アクリル酸 40 共重合体とは、メタアクリル酸エステルおよび/またはアクリル酸エステルから誘導される共重合体を示すものとする。本発明に用いる成分(A)は、分子量分布(重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn))が1.01~1.50と狭い(メタ)アクリル酸共重合体である。従来アニオン重合方法では、用いる2種以上の(メタ)アクリル酸エステルの反応性が大きく異なるため、分子量分布の狭いランダム共重合体を得ることが困難とされていた。しかしながら、アニオン重合開始剤に対して適当量の鉱酸のアルカリ金属塩及 50

* (B)

(A)次式(I) 【0007】

[化9]

【0008】(式中、R1は、水素原子、または置換基を有していてもよいC1~C5アルキル基を表し、Aは、単結合、アルキレンオキシアルキレン基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表し、Bは式(I-1)~(I-4)

[0009] 【化10】

(I-3) (I-4)

び/又はアルカリ土類金属塩を用いることにより、(メタ)アクリル酸エステルの反応性が大きく異なる場合でも、分子量分布の狭い(メタ)アクリル酸共重合体を製造することができる。

【0012】本発明に用いる成分(A)は、ラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステルを繰り返し単位とするものであるが、具体的には、式(I)で表される繰り返し単位を有する(メタ)アクリル酸共重合体である。式(I)で表される繰り返し単位中、R₁は、水素原子、または置換基を有していてもよいC1~C5アルキル基を表し、Aは、単結合、アルキレンオキシアルキレン基、カルボニルオキシ基、カルボニルオキシ基、カルボニルオキシ基、スはこれらを組み合わせた2価の基を表し、Bは、式(I-1)~(I-4)で表される何れかの置換基を表す。

【0013】R,として、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-プチル基、イソプチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基等を例示することができる。式(I-1)~(I-4)において、Xは、酸素原子、硫黄原子または置換基を有していてもよいアルキレン基を表し、具体的には、酸素原子、イオウ原子、メチレン基、エチレン基、1,1-ジメチルメチレン基、1,2-ジメチルエチレン基、1,1-ジメチルエチレン基等を例示することができる。R,は、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル

基、シクロアルキル基、またはアルケニル基を表し、m は、0~5のいずれかの整数を表し、mが2以上の場 合、R,はそれぞれ同一または相異なっていてもよく、 また相互に結合して環を形成してもよい。R.における アルキル基としては、直鎖状または分岐状のC1~C1 2のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エ チル基、プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、 イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オ とができる。

【0014】シクロアルキル基として具体的には、シク ロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、 シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数3~8 個のものを例示することができ、アルケニル基として は、ビニル基、2-プロペニル基、2-ブテニル基、3 -ヘキセニル基等の炭素数2~6個のもの等を例示する* * ことができる。また、mが2以上の場合、R,内の2つ が結合して形成する環として具体的には、シクロプロバ ン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキ サン環、シクロオクタン環等の3~8員環を例示すると とができる。なお、R2の置換位置は特に限定されず、 環状骨格を構成している炭素原子のうちのいずれに連結 していてもよい。

【0015】また、R、およびR、は、適当な炭素上に置 換基を有していてもよく、その置換基としては、C1~ クチル基、n-ノニル基、n-デシル基等を例示するこ 10 C4アルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原 子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ 基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカル ボニル基、ニトロ基等を具体的に例示することができ る。また、Aとして下記式に示す構造を例示することが できる。

[0016]

【化11】

【0017】RaおよびRbはそれぞれ独立に、水素原 子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸 基、アルコキシ基を表し、具体的には、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基 等の低級アルキル基が好ましく例示することができる。 置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原 40 子、アルコキシ基を挙げることができ、アルコキシ基と しては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブト

キシ基等のC1~4Cのものを例示することができる。 ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原 子、沃素原子等を例示することができる。 r 1は1~1 0のいずれかの整数を表し、r2は1~3のいすれかの 整数を表す。式(I)で表される化合物として具体的な 例を以下に示す。

[0018]【化12】

[0019]

【化13】

[0020] [化14]

[0021]

【化15】

[0022]

$$\begin{array}{c} 17 \\ CH_3 \\ CH_2 \\ C \\ O \\ O \\ (I-146) \\ CH_3 \\ (I-146) \\ CH_3 \\ CH_2 \\ C \\ O \\ (I-147) \\ CH_3 \\ CH_3 \\ (I-147) \\ CH_3 \\ CH_4 \\ CH_2 \\ CH_3 \\ (I-148) \\ CH_4 \\ CH_2 \\ CH_3 \\ (I-148) \\ CH_5 \\ CH_5 \\ CH_5 \\ CH_6 \\ CH_7 \\ CH_8 \\ CH_8 \\ CH_8 \\ CH_9 \\ C$$

【0023】とれらの中では特に、【-101で表され る単位が好ましい。本発明において、成分(A)は、さ らに脂環式炭化水素骨格を有する(メタ)アクリル酸エ とが好ましい。脂環式炭化水素骨格を有する(メタ)ア クリル酸エステルから誘導される繰り返し単位として、 式(II)で表される繰り返し単位を好ましく例示すると とができる。

[0024]

【化17】

【0025】式(II)で表される繰り返し単位中、R, は、水素原子、または置換基を有していてもよいCl~ C5アルキル基を表し、Aは前記と同じ意味を表し、C ステルから誘導される繰り返し単位を含むものであるこ 30 は、式($ext{II}-1$) \sim ($ext{II}-6$)で表される置換基のいず れかを表す。

[0026]

【化18】

40

【0027】また、式(II-1)~(II-6)においては、R₁₁は、C1~C5アルキル基を表し、Zは、炭素原子とともに、脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表し、R₁₂~R₁₆は、各々独立に直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基または脂環式炭化水素基を表し、R₁₇~R₁₆は、各々独立に水素原子、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₁は、各々独立に水素原子、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₁のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₁のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₁は、各々独立に水素原子、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基または脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₇は、各々独立に水素原子、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基を表し、B₁₇~R₁₇のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、B₁₇~R₁₇は、各々独立に水素原子、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基を表し、B₁₇~R₁₇のうち少 株造管なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

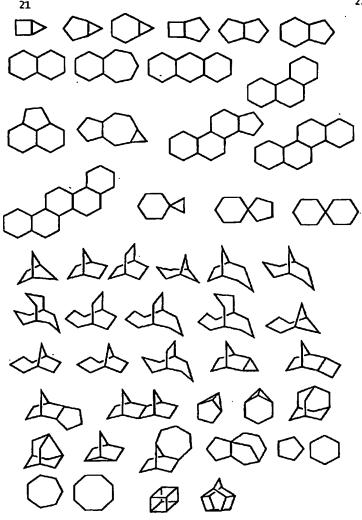
【0028】R,として具体的には、R,と同様の具体例を例示することができ、R,」としては、炭素数の違いを考慮してR,と同様の具体例を例示することができる。R,」、~R,、におけるアルキル基としては、置換もしくは 30非置換のいずれであってもよく、直鎖または分枝鎖のC1~C4アルキル基を表し、具体的には、メチル基、エ

チル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-プチル基、 4 メープチル基、 5 6 6 での示することができる。1 6 6 での示することができる。1 6 でき、その置換基として、1 6 6 でき、その置換基として、1 6 6 7 でき、その置換基として、1 6 7 でき、その置換基として、1 7 8 でき、その置換基として、1 9 でき、早本原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる

【0029】R₁₁~R₁₁における脂環式炭化水素基あるいは Z と炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよく、具体的には、C5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができ、C6~C30の脂環式炭化水素基が好ましく、特にC7~C25の脂環式炭化水素基が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は適当な炭素上に置換基を有していてもよい。脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を以下に示す。

0 [0030] 【化19】

22



【0031】上記例示された脂環式炭化水素骨格のうち、特にアダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペブチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデ 40カニル基をより好ましく例示することができる。

【0032】 これらの脂環式炭化水素基の置換基として、具体的にはアルキル基、置換アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アシル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基等を例示することができる。より具体的に、アルキル基としてはメチル基、エチル基、ブロビル基、イソプロビル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、ブロビル基、イソプロビル基である。置換アルキル基の置換基として50

は、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基(アルコキシカルボニル基のアルコキシ基も含む)としてはメトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ基等のC1~C4のものを挙げることができる。

【0033】シクロアルキル基としては、シクロプロビル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。アルケニル基としては、C2~C6のアルケニル基が挙げられ、具体的にはビニル基、1-プロペニル基、アリル基、2-ベンテニル基、3-ヘキセニル基等が挙げられる。アシル基としては、アセチル基、エチルカルボニル基、n-プロビルカルボニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、沃素原子、フッ素原子等が挙げられる。【0034】式(II-1)~(II-6)で示される構造のなかでも、好ましくは式(III)であり、より好ましくは式(III)で示される繰り返し単位である。

[0035]

(化20)

24

【0036】式中、R1は、前記と同じ意味を表し、R31は置換基を有していてもよいアルキル基を表し、R31~R31はそれぞれ独立に水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、またはアシル基を表し、p、q、rはそれぞれ独立に、0または

1~3の整数を表し、p、q、または r が、2以上の場合、各R,1、R,1は、それぞれ同一または相異なっていてもよい。式(III)中のR,0のアルキル基、R,1~R,1におけるハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アシル基は、前記脂環式炭化水素基の置換基で例示した具体例と同様の具体例を例示することができる。式(III)の単位を含むことにより、成分(A)は、成分(B)から生じた酸の作用によりアルカリ不溶性からアルカリ可溶性へ変化し、ポジ型のレジストパターンが得られる。従って、式(I)と式(III)を含む共重合体を成分(A)に用いると、ポジ型組成物となる。式(II)(式(III)を含む)で表される繰り返し単位の具体例として以下に示す。

[0037] [化21]

$$\begin{array}{c} 25 \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} - \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} - \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{4} \\ \text{CH}_{5} \\ \text{CH}_$$

[0038]

【化22】

[0039]

[0040]

40 【化24】

特開
$$2003-8443$$

(II-138)

(II-140)

特開 $2003-8443$

(II-141)

特開 $2003-8443$

[0041] これらの中では特に、II-101、II-1 02、II-103、II-104で表される単位が好まし い。本発明において、成分(A)の(メタ)アクリル酸 20 共重合体は、式(I)、式(II)で表される繰り返し単 位以外にも、更に他の繰り返し単位を含んでいてもよ く、他の繰り返し単位として、下記式(IV)で示される 繰り返し単位を具体的に例示することができる。

[0042] 【化25】

【0043】(式中、R,4は、水素原子、または、置換 基を有していてもよい直鎖または分枝鎖のC1~C5ア ルキル基を表し、R,、~R,,は、それぞれ独立に水素原 子又は置換基を有していてもよいC1~C5アルコキシ 基を表し、R,,~R,,のうち少なくとも1つは置換基を 有していてもよいC1~C5アルコキシ基を表す。) 式(IV)におけるR,,の具体例としては、R,で例示し た具体例と同様の具体例を例示することができる。R,, ~R,,として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、n -プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、 t-ブトキシ基、メトキシメトキシ基、エトキシメトキ シ基、メトキシメトキシ基、2-メトキシエトキシメト キシ基、ピス (2-クロロエトキシ) メトキシ基、テト

ラヒドロピラニルオキシ基、4-メトキシテトラヒドロ ピラニルオキシ基、テトラヒドロフラニルオキシ基、ト リフェニルメトキシ基、トリメチルシリルオキシ基、2 - (トリメチルシリル) エトキシメトキシ基、 t −ブチ ルジメチルシリルオキシ基、トリメチルシリルメトキシ 基、t-ブトキシ基、t-ブトキシカルボニルオキシ 基、t-ブトキシカルボニルメトキシ基、1-t-ブト キシカルボニルエトキシ基、1-メチル-1-t-ブト キシカルボニルエトキシ基等を例示することができ、特 に、アニオン重合を阻害せずに酸により分解または脱離 し水酸基を生成することができるアルコキシ基が好まし い。R,,、~R,,のうち少なくとも1つは、アルコキシ基 30 であり、好ましくはジアルコキシ体、モノアルコキシ体 であり、より好ましくはモノアルコキシ体である。ま た、下式

[0044]

[化26] **-**CH₂-C-

【0045】(式中、R,,はC1~C20の無置換若し くはアルコキシ置換のアルキル基、C5~C10のシク ロアルキル基、又はC6~C20の無置換若しくはアル コキシ置換のアリール基を表し、R,,は、水素又はC1 ~C3のアルキル基を表し、R.oは水素、C1~C6の アルキル基、又はC1~C6のアルコキシ基を表す。T CDはトリシクロデカニル基を表す。) で表される基を 例示することができ、このような置換基として具体的に は、1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、1 50 -メトキシブロビル基、1-メチル-1-メトキシエチ

34

33 ル基、1 - (イソプロポキシ) エチル基、1 - エトキシ エトキシエチル基等を例示することができる。

【0046】成分(A)のアクリル酸共重合体には、さ ちに以下のような単量体に相当する繰り返し単位を含め ることができる。アクリル酸メチル、アクリル酸エチ ル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル 酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリ ル酸オクチル、アクリル酸-t-オクチル、クロルエチ・ ルアクリレート、2-エトキシエチルアクリレート、 2. 2-ジメチル-3-エトキシプロピルアクリレー ト、5-エトキシペンチルアクリレート、ベンジルアク リレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリル アクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等 のアクリル酸エステル類、メチルメタクリレート、エチ . ルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロ ピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシル メタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベン ジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、 オクチルメタクリレート、2-エトキシエチルメタクリ レート、4-メトキシブチルメタクリレート、5-メト 20 キシペンチルメタクリレート、2,2-ジメチル-3-エトキシプロピルメタクリレート、フルフリルメタクリ レート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等のメ タクリル酸エステル類。

【0047】クロトン酸メチル、クロトン酸エチル、ク ロトン酸プロビル、クロトン酸アミル、クロトン酸シク ロヘキシル、クロトン酸エチルヘキシル、クロトン酸オ クチル、クロトン酸-t-オクチル、クロルエチルクロ トネート、2-エトキシエチルクロトネート、2,2-ジメチル-3-エトキシプロピルクロトネート、5-エ 30 トキシペンチルクロトネート、ベンジルクロトネート、 メトキシベンジルクロトネート、フルフリルクロトネー ト、テトラヒドロフルフリルクロトネート等のクロトン 酸エステル類、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチ ル、イタコン酸ジプロピル、イタコン酸ジアミル、イタ コン酸ジシクロヘキシル、イタコン酸ビス(エチルヘキ シル)、イタコン酸ジオクチル、イタコン酸-ジー t-オクチル、ビス (クロルエチル) イタコネート、ビス (2-エトキシエチル) イタコネート、ビス(2,2-ジメチルー3-エトキシプロピル) イタコネート、ビス 40 (5-エトキシペンチル) イタコネート、ジベンジルイ タコネート、ピス (メトキシベンジル) イタコネート、 ジフルフリルイタコネート、ジテトラヒドロフルフリル イタコネート等のイタコン酸エステル類等を例示すると とができる。

【0048】本発明の化学増幅型レジスト組成物は、成分(A)の(メタ)アクリル酸共重合体が、次の(VIII)式、(IX)式又は(X)式で表される繰り返し単位を含む共重合体であることが好ましい。

[0049]

【0050】(式中、R,は、前記と同じ意味を表し、 R,。 は低級アルキル基を表す。) 【0051】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
+CH_2-C \\
C \\
C \\
C
\end{array}$$
(IX)

【0052】(式中、R₁は、前記と同じ意味を表す。) 【0053】

【化29】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
+CH_2-C + \\
C=0 \\
0 \\
R_{10}
\end{array}$$
(X)

【0054】(式中、R,は、前記と同じ意味を表し、 R10は、アルコキシアルキル基、アルコキシアルコキシ アルキル基、トリシクロデカニル基を表す。) 成分(A)の(メタ)アクリル酸共重合体中、各繰りく り返し単位の比率は、反応に用いる単量体の比率で任意 に選択することができ、例えば、式(I)で表される繰 り返し単位の含有量は、全繰り返し単位中30~70モ ル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更 に好ましくは40~60モル%である。また、式(I I)、特には式(III)で表される繰り返し単位の含有量 は、全繰り返し単位中、通常20~75モル%が好まし く、より好ましくは25~70モル%、更に好ましくは 30~65モル%である。式 (IV) 又は (V) で表され る繰り返し単位の含有量は、通常全単量体繰り返し単位 中0モル%~70モル%であり、好ましくは5~40モ 50 ル%、更に好ましくは5~20モル%である。

【0055】また、式(I)で表される繰り返し単位及び式(II)、特には式(III)で表される繰り返し単位を合計したモル数は、総モル数に対して99モル%以下が好ましく、より好ましくは90モル%以下、さらに好ましくは80モル%以下である。本発明で製造されるアクリル酸共重合体の数平均分子量Mnは、ゲルバーミエーションクロマトグラフィー法により、ポリスチレン標準で、好ましくは1,000~1,000,00、より好ましくは1,500~500,000、更に好ましく*

*は2,000~200,000、特に好ましくは2,5 00~100,000の範囲である。また、成分(A) のアクリル酸共重合体の分子量分布は、1.01~1. 50の範囲であり、1.01~1.30が好ましい。本 発明の方法で製造されるアクリル酸共重合体の繰り返し 単位の組合せの具体例を以下に示す。

36

【0056】 【表1】

	くり返し単位の組み合わせ
1	(I-101)+(II-101)
	(I-101)+(II-103)
3	(I-107)+(II-101)
	(I-102)+(I-107)+(I-108)+(II-101)
5	(I-102)+(II-101)
6	(I-105)+(II-101)
$-\frac{0}{7}$	(I-110)+(I-114)+(I-121)+(II-101)
8	(I-101)+(II-103)
- 9	(I-102)+(II-103)
10	(I-107)+(II-103)
11	(I-102)+(I-107)+(I-108)+(II-103)
12	(I-102) (I-103)
13	(I-103)+(II-103)
14	(I-110)+(I-114)+(I-121)+(II-103)
15	(I-10)+(II-105)
16	(1-102)+(11-105)
17	(I-107)+(II-105)
18	(I-102)+(I-107)+(I-108)+(II-105)
19	(I-109)+(II-105)
20	(I-115)+(II-105)
21	(I-110)+(I-114)+(I-121)+(II-105)
22	(I-101)+(II-101)+(VI:Rzs, Rzs=H, Rzz=1-ethoxyethoxy)
23	(I-102)+(II-101)+(VI:Rss, Rss=H, Rs7=1-ethoxyethoxy)
24	(I-101)+(II-103)+(VI:Rss, Rss=H, Rsr=1-ethoxyethoxy)
25	(I-101)+(II-105)+(VI:Rss, Rss=H, Rsr=1-ethoxyethoxy)
26	(I-101)+(II-104)+(VI:Rss, Rss=H, Rsr=1-ethoxyethoxy)
27	(I-109)+(II-101)+(VI:R35, R36=H, R37=1-ethoxyethoxy)
28	(I-115)+(II-101)+(VI:Rss, Rss=H, Rsz=1-ethoxyethoxy)
29	(I-109)+(II-103)+(VI:Rss, Rss=H, Rsr=1-ethoxyethoxy)
30	(I-115)+(II-103)+(VI:Ras, Ras=H, Ras=1-ethoxyethoxy)
31	(I-109)+(II-105)+(VI:Rss, Rss=H, Rsr=1-ethoxyethoxy)
32	(I-115)+(II-105)+(VI:Rss, Rss=H, Rsn=1-ethoxyethoxy)
33	(I-122)+(II-101)
34	(I-134)+(II-101)
35	(I-136)+(II-101)
36	(I-122)+(II-103)
37	(I-122)+(II-105)
38	(I-134)+(II-105)
39	(I-101)+(II-101)+(t-butyl methacrylate)
40	(I-101)+(II-102)+(t-butyl methacrylate)
41	(I-101)+(II-103)+(t-butyl methecrylate)
42	(I-101)+(II-105)+(t-butyl methacrylate)

[0057]

※ ※【表2】

1衷の数	5.5.)
1 according	はこう
43	(I-109)+(II-102)+(t-butyl methacrylate)
44	(I-115)+(II-101)+(t-butyl methacrylate)
45	(I-109)+(II-103)+(t-butyl methacrylate)
46	(I-115)+(II-103)+(t-butyl methacrylate)
47	(I-109)+(II-105)+(t-butyl methacrylate)
48	(I-115)+(II-105)+(t-butyl methacrylate)
49	(I-101)+(II-101)+(CzHsOCHzCHzOCHzCHz methacrylate)
50	(I-101)+(II-101)+(C2H5OCH2CH2 methacrylate)
51	(I-101)+(II-101)+(CzHsTCO methacrylate)

【0058】成分(A)のアクリル酸共重合体は、例えばアニオン重合開始剤を重合開始剤とし、アニオン重合開始剤がして0.1当量以上、1.0当量未満の鉱酸のアルカリ金属塩及び/又はアルカリ土類金属塩存在下、2種以上の(メタ)アクリル酸エステルを共重合させることにより調製することができる。

【0059】成分(B)は、放射線の照射により酸を発 生する化合物である。成分(A)中に酸解離性溶解抑制 基が含まれている場合、ポジ型レジストとなり、これに より成分(A)はアルカリ不溶性となっている。成分 (B) は、放射線照射により酸を発生させ、成分(A) 中の溶解抑制基を解離させ、成分(A)自体をアルカリ 可溶性へ変化させるものである。また、成分(A)中に 酸解離性溶解抑制基が含まれていない場合、さらに公知 の架橋剤を配合することにより、ネガ型レジストとな る。そのような架橋剤としては、アルコキシメチル基や ヒドロキシ基を有するメラミン、尿素、グリコールウリ ル、エチレン尿素等のアミノ系架橋剤が挙げられる。成 分(B)は、このような作用を有するものであれば特に 制限はないが、ヨードニウム塩やスルホニウム塩等のオ ニウム塩が好ましく、置換または未置換のベンゼン核を 有するトリフェニルスルホニウム塩、次式(VI)で表さ れるスルホニウム塩が特に好ましい。本発明において は、これらを1種又は2種以上混合して用いることがで きる。

【0061】(式中、Arはアリール基を表し、 X^- は 炭素数 $1\sim15$ のフルオロアルキルスルホン酸イオンを表す)

置換または未置換のベンゼン核を有するトリフェニルスルホニウム塩とは、例えばメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、tertーブチル基などの低級アルキル基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、tertーブトキシ基等の低級アルコキシ基;フッ素、塩素などのハロゲン原子;などの置換基でベンゼ 40ン核が置換されているか、あるいは置換基を有さないトリフェニルスルホニウム塩であることができる。アニオンはとくに限定されないが、炭素数1~15の完全又は部分フッ素化アルキルスルホン酸イオンが酸の強度が強く好ましい。

【0062】具体的には、トリフェニルスルホニウムの トリフルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタン スルホネート、ヘブタデカフルオロオクチルスルホネー ト、カンファースルホネートおよびナフタレンスルホネ ート;トリ(4-メチルフェニル)スルホニウムのトリ 50 アミンが挙げられる。その配合量は、(A)成分100

フルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート、ヘブタデカフルオロオクチルスルホネート、カンファースルホネートおよびナフタレンスルホネート;4-メチルフェニルピス(4-エトキシフェニル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート、ヘブタデカフルオロオクチルスルホネート、カンファースルホネート、ペブタデカフルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート、ヘブタデカフルオロオクチルスルホネート、カンファースルホネートおよびナフタレンスルホネートなどが挙げられる。

38

【0063】式(VI)で表されるスルホニウム塩において、アリール基としては、例えば置換または未置換のフェニル基、ナフチル基が挙げられる。具体的には、次の構造式で表されるものが挙げられる。

[0064]

30

((t31)

【0065】X⁻は、トリフルオロメタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート、ヘプタデカフルオロオクチルスルホネートなどが挙げられる。置換または未置換のベンゼン核を有するトリフェニルスルホニウム塩と式(V)で表されるスルホニウム塩を混合して用いる場合、後者に対して前者を5~25質量%で混合することが好ましく、10~20質量%が特に好ましい。【0066】(B)成分は、(A)成分に対し、1~20質量%の割合で用いることが好ましく、2~10質量%の割合で用いることが特に好ましい。

0 【0067】(C)成分

露光部からの酸の過剰拡散防止及びレジストバターンの 経時安定性の観点から、本発明の化学増幅型レジスト組 成物には、アミン類を配合することが好ましい。アミン 類としては、例えばブレベーク時の加熱によりレジスト 膜中から揮散しにくいジエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリブタノールアミン、トリイソプロパノールアミンなどの第2級又は第3級アルカノールアミン、トリブチルアミン、トリエチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミンなどの第2級又は第3級アルキルアミンが迷ばられる。その配合量は (A)成分100

重量部に対して0.01~5重量部が好ましく、0.1 ~1重量部が特に好ましい。

【0068】本発明の化学増幅型レジスト組成物には、 本発明の目的を損なわない範囲で、必要に応じて相溶性 のある添加物、例えばレジスト膜の性能などを改良する ための付加的樹脂、可塑剤、安定剤、界面活性剤、現像 した像をより一層可視的にするための着色料、より増感 効果を向上させるための増感剤やハレーション防止用染 料、密着性向上剤などの慣用の添加物を含有させるとと ができる。

【0069】本発明の化学増幅型レジスト組成物は、 (A)成分、(B)成分及び必要に応じて(C)成分、 その他の成分を、有機溶剤に溶解することにより調製す ることができる。本発明に用いる有機溶剤としては、例 えばアセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ン、イソプチルメチルケトン、イソアミルメチルケト ン、1,1,1-トリメチルアセトンなどのケトン類; エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレ ングリコール、エチレングリコールモノアセテート又は ジエチレングリコールモノアセテートのモノメチルエー 20 を受けるものではない。 テル、モノエチルエーテル、モノプロピルエーテル、モ ノイソプロピルエーテル、モノブチルエーテル又はモノ フェニルエーテルなどの多価アルコール類及びその誘導 体:ジオキサンのような環式エーテル類:及び酢酸メチャ

*ル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチ ル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸エチルなどのエステル類を挙げることが できる。 これらは単独でも、また2種以上を混合して用 いてもよい。

【0070】本発明の化学増幅型レジスト組成物を用い てレジストパターンを形成することができる。例えば、 まずシリコンウエーハやガラス角基板上に、上記化学増 幅型レジスト組成物をスピンナー等を用いて塗布し、塗 10 布膜を設ける。これを、例えばホットプレート等でプレ ベークして乾燥した後、マスクパターンを介してKr F、ArF、F2、EVUレーザー、電子線やX線等の 放射線を露光する。これを加熱処理(PEB)した後、 TMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)等 のアルカリ現像液により、現像し、洗浄、乾燥すること により、レジストパターンが形成される。

[0071]

【実施例】以下、本発明を実施例により、更に詳細に説 明するが、本発明の範囲は、下記実施例により何ら制限

【0072】次式 (VII) で表される成分 (A) [0073] 【化32】

[0074]A-1

式 (VII) において、n=50、m=50、l=0、R '=メチル基であり、GPC分析により、Mw=600 0、Mw/Mn=1.25の単分散性ポリマーをA-1 として用いる。

[0075]A-2

式 (VII) において、n=50、m=50、l=0、R '=エチル基であり、GPC分析により、Mw=600 0、Mw/Mn=1.25の単分散性ポリマーをA-2 として用いる。

[0076]A-3

式 (VII) において、n=40、m=50、1=10、 R'=メチル基、 $R=-C_1H_4O-C_1H_5$ であり、GP C分析によりMw=6000、Mw/Mn=1.25の 単分散性ポリマーをA-3として用いる。

[0077]A-4

式 (VII) において、n=40、m=50、1=10、 R '=メチル基、R=トリシクロ[5.2.1. 0'い] デシル基

[0078] [化33]



[0079]であり、GPC分析によりMw=600 O、Mw/Mn = 1. 25の単分散性ポリマーをA - 4 として用いる。

[0080]A-5

式 (VII) において、n=40、m=50、1=10、 50 R '=メチル基、R=メタクリル酸エトキシエトキシエ

チルであり、GPC分析によりMw=6000、Mw/ Mn=1.25の単分散性ポリマーをA-5として用い る.

[0081]A-6

式 (VII) において、n=50、m=50、1=0、R '=メチル基であり、GPC分析によりMw=600 0、Mw/Mn=2.00の単分散性ポリマーをA-6 として用いる。

[0082]A-7

式 (VII) において、n=50、m=50、l=0、R '=エチル基であり、GPC分析によりMw=600 0、Mw/Mn = 2.00の単分散性ポリマーをA-7 として用いる。

[0083]A-8

式 (VII) において、n=40、m=50、1=10、 R'=メチル基、 $R=-C_1H_1O-C_2H_3$ であり、GPC分析によりMw=6000、Mw/Mn=2.00の 単分散性ポリマーをA-8として用いる。

【0084】実施例1~5及び比較例1~3 実施例1~5は、それぞれA-1~A-5の成分(A) を、比較例1~3は、それぞれA-6~A-8の成分 (A)を用いた。上記で得られた各成分 (A) 100質 **置部、トリフェニルスルホニウム・ノナフルオロブタン** スルホネート(成分(B))2質量部及びトリエタノー ルアミン(成分(C))0.2質量部をプロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテートとャブチロラクト ンの質量比90:10の混合物930質量部に溶解し、 化学増幅型レジスト組成物を調製した。有機反射防止膜 (Shipley社製、商品名AR-19)を膜厚82nmに設 けたシリコンウエーハ上に調製したポジ塑レジスト組成 30 物を膜厚350nmになるようにスピンナー塗布したの ち、140℃で90秒間プレベークし、レジスト塗膜を 得た。次いでマスクを介してArF用スキャナーS30 2 (ニコン社製NAO. 60, σ0. 75) を用いて露光し、次 いで、130℃で90秒間露光後加熱処理(PEB)し た。次いで、23℃にて2.38重量%テトラメチルア ンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間現像し、純水 で30秒間リンスし、乾燥することにより、露光部分を

除去し、基板上にポジ型のレジストパターンを形成し

* 【0085】 このようにして得られたレジストパターン

を走査型電子顕微鏡により観察したところ、実施例1~ 5の全てのレジストにおいて、130nmラインアンドスペ ースパターン良好な断面形状で形成されていた。また、 限界解像度は110nmであった。さらに、基板とレジスト 界面にフッティングは発生していなかった。またスカム も発生していなかった。ラフネスは小さく、S-922 0によりラフネスを図る尺度である3σを測定したとこ ろ、6 nmで良好であった。また、感度は、次表3 に示 10 す。これに対し、比較例1~3の全てのレジストにおい て、130nmラインアンドスペースパターン良好な断面形 状で形成されていたが、限界解像度は120nmであった。 さらに、基板とレジスト界面にフッティングが発生して いた。またスカムも発生していた。ラフネスは大きく、 S-9220によりラフネスを図る尺度である3σを測 定したところ、9 mであった。感度は表3 に示す通りで ある。

[0086]

【表3】

20

実施例. 比較例	感度(mJ/cm²)
実施例1	25
2	10
3	27
4	30
5	30
比較例1	30
2	15
з	32

[0087]

【発明の効果】本発明に用いる成分(A)は、(メタ) アクリル酸と特定のモノシクロヘキサン又はビシクロヘ プタンカルボラクトン等とのエステルを繰り返し単位と する(メタ)アクリル酸共重合体であり、分子量分布が 非常に狭い。本発明の化学増幅型レジスト組成物は、該 (メタ) アクリル酸共重合体を樹脂として用いて得られ るものであり、解像性に優れ、ラインエッジラフネスの 低減、断面レジストパターンの矩形性等に優れたもので *40 ある。

フロントページの続き

た。

(72)発明者 林 亮太郎

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東 京応化工業株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA03 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB14 CB41 CB55 CB56 FA17 4J100 AL08P AL08Q AL08R BA04R BC12P BC52Q CA05 DA01

DA04 JA38